

深圳电子生产与电子设备展览会(2024深圳电子制造展)

产品名称	深圳电子生产与电子设备展览会(2024深圳电子制造展)
公司名称	FCE展览
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	中国
联系电话	15989233176

产品详情

2024深圳国际电子生产设备展览会

2024 Shenzhen International Electronic Production Equipment Expo

时间：2024年4月9-11日

地点：深圳会展中心(福田)

参展联络：徐妍（手机号看联系栏）

指导单位

工业和信息化部

深圳市人民政府

主办单位

赛艾特会展(深圳)有限公司

中国电子器材有限公司

中电会展与信息传播有限公司

深圳市博远国际展览有限公司

组织单位

展会介绍

“十四五”时期国家正加快形成国内大循环为主体，国际国内双循环相互促进的新发展格局。制造业是实体经济的基础，是构建未来发展战略优势的重要支撑。全球电子产业从垂直结构向水平结构转变、价值链分工的日益细化，中国正在成为全球电子制造的主要生产基地之一，并由此促进了中国电子产业的快速成长到高质量发展。近年来，得益于中国产业转型升级大趋势的加速，电子集群在不断崛起，电子信息产业已经成为多个省市的支柱产业。经过多年的发展，形成了分布在国内多个地区电子产业基地，在电子研发和制造方面也取得了长足的发展，中高端芯片、元器件、材料以及电子生产设备的需求在万亿级以上。作为中国科技创新中心，深圳是我国电子信息产品的集散中心、应用中心和设计中心，深圳的电子信息产业多年来一直保持高速增长态势，是全球电子信息产品制造的主要生产基地之一，电子生产设备的市场需求巨大。

为了进一步推动电子信息产业的跨越式发展，促进先进技术的创新应用，2024深圳国际电子生产设备展览会将于2024年4月9-11日在深圳会展中心盛大举办，展会隶属于第十二届中国电子信息博览会专题展之一，将汇聚国内外电子制造设备厂商，涵盖整个电子制造产业链，专注于整合电子生产设备行业新产品、技术、解决方案及商业合作模式的发掘，为电子生产设备企业品牌推广、产品展示、交流合作提供一站式解决方案平台，助力企业实现全产业链的交流和互通。作为兼具规模和影响力的电子生产设备产业品牌盛会，展会遵循市场发展趋势，给国内外电子生产设备行业创造提升品牌度和开拓市场的一个契机。充分发挥其传递市场信息与交流先进技术的窗口作用，把脉行业发展方向。共享国际化大平台，共拓电子生产设备大市场，让我们携手同行，共创商机！

展品范围

表面贴装技术、测试测量和质量、系统级封装、产品加工、生产物流和物流技术、工业机器人、运动控制系统、驱动技术、其它生产子系统、焊接技术、点胶注胶、涂层设备、点胶涂覆、表面处理、其它PCB焊接/连接技术、线束和连接器生产技术、线圈生产技术、混合元件制造、工艺材料、金属和非金属初加工产品和半成品、化工材料、电子组装自动化、元器件制造、有机和印刷电子、PCB及电路载体制造、电子制造服务、传感器与执行器、智能仓储、清洗技术、数字化工厂、IT与软件等

展会优势

高效供需对接平台——超10,000+的全产业链电子生产设备行业相关观众将赴展会现场与跨境电商行业大V、大咖，国内跨境电商B2B、B2C、C2C平台，跨境支付公司，仓储物流公司等国内外跨境服务品牌实现对接。

同期展会——CITE 2024第十二届中国电子信息博览会是展示全球电子信息产业新产品和技术的平台，经过十一年努力，现已经成为亚洲规模大、产业链全、活动内容丰富、影响力提升快的电子信息展览会，具有国际影响力的电子信息行业年度盛会。

科技带动产业创新 协同聚合优质资源——“十四五”期间，中国电子生产设备产业发展面临新形势、新特点，在国家对5G、人工智能、工业互联网、物联网等“新基建”加速推进、形成“双循环”新格局的形势下，新型电子生产设备等产业加速向国内转移，在带来新的应用前景的同时，也对战略性先进电子生产设备提出了迫切需求。随着广东省及各城市的“十四五”规划，积极落实《粤港澳大湾区发展规划纲要》，加快发展战略性新兴产业和未来产业，进一步提升粤港澳大湾区在国家经济发展和对外开放中的支撑引领作用，初步形成了以广州、深圳为研发中心，东莞、惠州等市为生产基地的珠江东岸电子生产设备产业集聚区，推进未来城市场景应用和融合建设国家数字经济创新发展试验区、国家新一代人工智能创新发展试验区。深圳国际电子生产设备展览会积极依托粤港澳大湾区中心城市的优势，加速创新升级产业链，实现产业经济与区域经济的相互促进，培育成高质量合作平台。

全媒体渠道曝光——包含百度、360搜索、神马搜索、搜狗搜索四大搜索引擎，微信公众号、微博、搜狐、头条等自媒体平台，DOUYIN、微信视频号、腾讯、爱奇艺等视频资源全媒体主要平台推广曝光，为品牌提高度，加速品牌从同行中脱颖而出。

展会亮点

科技协同创新：发挥粤港澳大湾区城市群效应，为产业链打造创新升级环境，实现从“世界工厂”向“广东创造”转变，建设成新一代电子生产设备产业集群；实现科技与产业经济与地域经济的相促进。

发掘产业趋势，共铸市场先机：把握电子生产设备产业协同创新要求高、产值体量大、涉及范围广等特点，积极贯彻落实“逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”，促进中国企业与“一带一路沿线”和发展中国家进行高效的产品流通和输出、共享优势产能，共谋合作发展。

集合消费电子科技产品：汇聚海内外电子生产设备产业中高新技术企业及各类高新技术产品集中展示，为各方创造项目合作、品牌建设、技术引导及投融资对接机会。

营造科技应用场景体验，引爆新传播潮流：突破传统展览闭环，导入市场新传播矩阵，沉浸式观展体验，同期热点营造话题引爆。

欢迎业界同仁踊跃报名参展CITE-ELE

2024，现正接受申请，请速与我们联系，索取参展合同及展位平面图，巩固您的市场地位！

知识科普：

随着IC封装就向着高度集成化、高性能化、多引线 and 窄间距化方向发展，它推动了SMT技术在高端电子产品中的广泛应用，但由于受到工艺能力的限制，面临许多技术难题。1998年以后，BGA器件开始广泛应用，尤其是通信制造业中，BGA类器件的应用比例呈现了快速增长，同时，SMT技术在通信等高端产品的带动下，进入了快速、良好的发展期。电子产品呈现了小型化、多功能化的趋势，尤其是以手机、MP3为代表的消费类电子产品的市场呈现爆发式的增长，进一步带动了表面贴装元器件的小型化和产品组装的高密度化，0201元件、CSP、flipchip等微小、细间距器件也进入了SMT的实际应用中，极大提高了SMT技术的应用水平，同时也提升了工艺难度。